HLB 이노베이션

회사소개서 Company profile

2026.07.01

CONTENTS

1. 개요
2. HLB 그룹
3. 비전(Vision) / 슬로건(Slogan)
4. 조직도
5. 인증 및 선정
6. 반도체부품사업
7. 반도체부품사업 매출구조 및 생산능력
8. 바이오사업 – Verismo Therapeutics

1. 개요

- 설 립 일 : 1978년 6월 16일
- 대 표 이 사 : 진양곤, BRYAN BYONGJIN.KIM (각자 대표)
- 임 직 원 : 82 명 (2026.07)
- 자 본 총 계 : 2,213 억원 (2025.12)
- 자 산 총 계 : 2,688 억원 (2025.12)
- 매 출 액 : 약 323 억원 (2025.12)
- 위 치 : 경기도 화성시 만세구 향남읍 발안공단로 4길 16
- 주 요 사 업 : 반도체부품사업, 바이오사업 등
- 보 유 장 비 : 스템핑 프레스 25대, 프리몰드 장비 9대 외
- 기 업 공 개 : 2001년 코스닥 상장 KOSDAQ
- 홈 페 이 지 : https://www.hlbinnovation.com



HLB innoVation Co., Ltd

HLB이노베이션

1. 개요 – 연혁

History
현재 – 1978

2026	7월	진양곤 각자 대표이사 취임
	4월	유연근무제 도입
	3월	YOON JONG SUN 각자 대표이사 취임
2025	12월	Inno-Biz 확인서 취득(중소벤처기업부)
	9월	주야 2교대 근무제 → 주간연속 2교대 근무제 전환 호봉제 폐지 → 연봉제 전환
	5월	기업부설연구소 설립 승인(한국산업기술진흥협회)
	1월	청년일자리 강소기업 선정(고용노동부·중소벤처기업부)
2024	12월	Verismo Therapeutics 자회사 편입
	11월	BRYAN BYONGJIN. KIM 각자 대표이사 취임
	10월	ISO 27001 인증 취득
	6월	ISO 45001 인증 취득
	5월	강소기업 선정(고용노동부)
	3월	화성공장(사옥) 매입
2023	12월	가족친화 인증서 취득 (여성가족부)
	3월	HLB 그룹 편입, HLB이노베이션(주)으로 사명 변경, 김홍철 대표이사 취임
2022	12월	PSMP(필리핀) 매각
2016	8월	본사 화성 발안공단으로 이전
2011	3월	(주)피에스엠씨로 상호 변경
2001	1월	기업공개(코스닥시장 등록)
2000	9월	풍산정밀주식회사에서 주식회사풍산마이크로텍으로 상호 변경
1991	7월	풍산정밀주식회사로 상호변경
1978	6월	설립

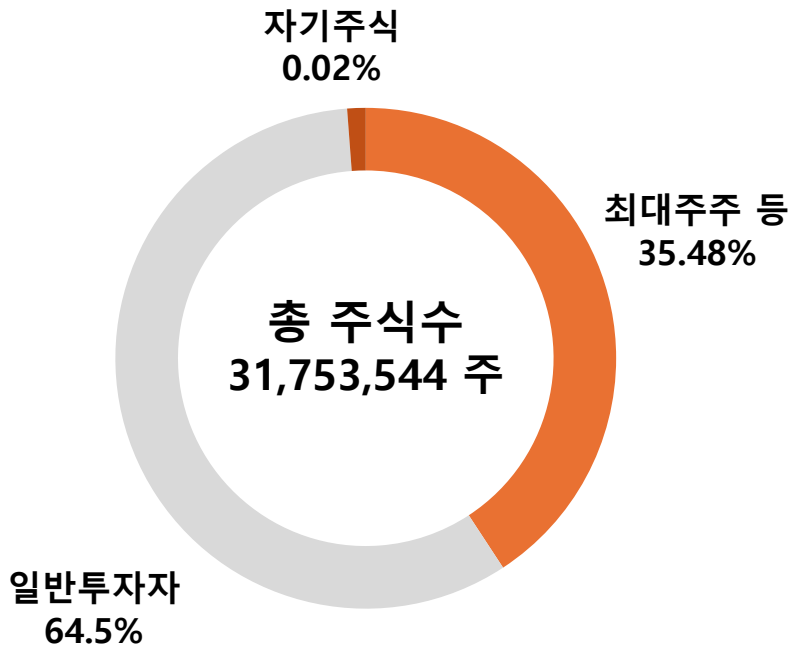
1. 개요 – 손익계산서 / 지분구조

손익계산서

(단위 : 백만 원)

	2025.12 (49기)	2024.12 (48기)
매출액	**32,217**	**25,355**
매출원가	(27,914)	(22,509)
매출총이익	4,350	2,846
판매비와 관리비	(41,901)	(14,728)
영업이익	(37,551)	(11,882)
법인세비용차감전순이익	(35,371)	(12,313)
법인세비용	1,718	56
당기순이익	(33,653)	(12,369)
기타포괄손익	(6,631)	682
총포괄손익	**(40,284)**	**3,837**

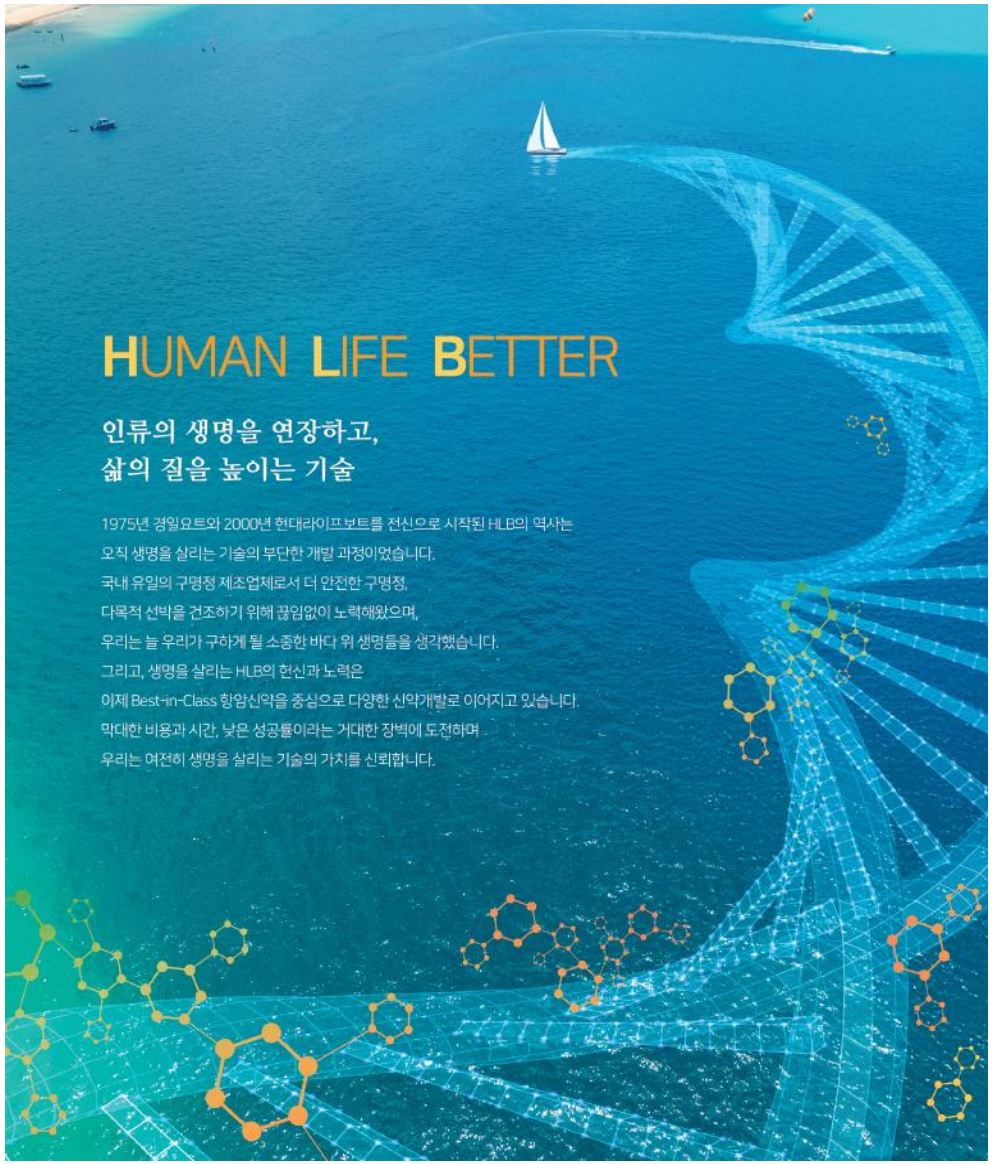
지분구조



※ 지분율 : 2026.07.01 기준

HLB이노베이션

2. HLB 그룹

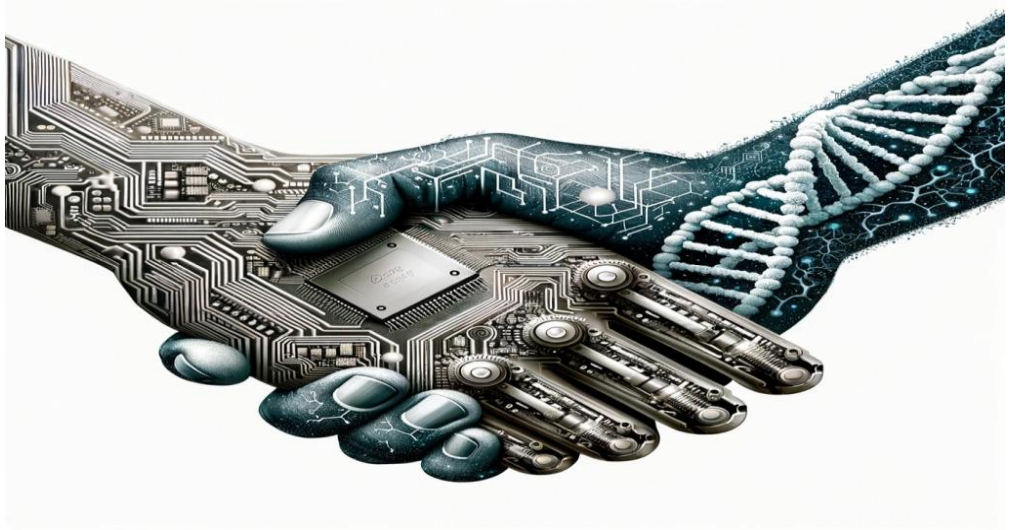




3. 비전(Vision) / 슬로건(Slogan)

Human
Life
Better

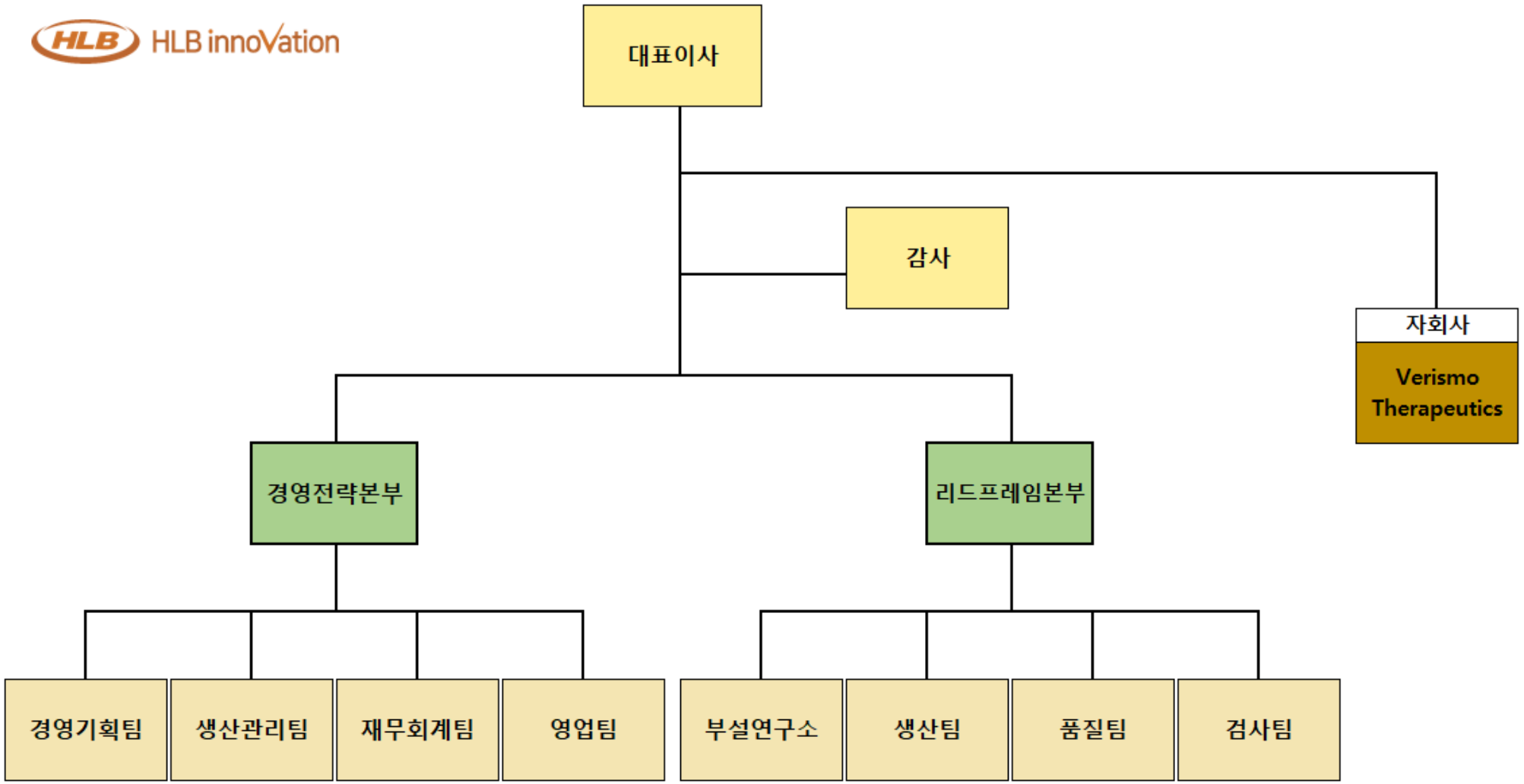
인류의 생명을 연장하고,
삶의 질을 높이는 기술



비전 | **인간을 위한 기술**
반도체와 바이오의 모범적 융합

슬로건 | **AI로 혁신하고 품질로 신뢰받는다**

4. 조직도


HLB innoVation
대표이사
감사
자회사
Verismo Therapeutics
경영전략본부
리드프레임본부
경영기획팀
생산관리팀
재무회계팀
영업팀
부설연구소
생산팀
품질팀
검사팀

HLB이노베이션

5. 인증 및 선정


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

HLBinnoVation Co.,LTD.

16, Barangongdan-ro 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi 18623, Republic of Korea

IATF USI: PSHH9T

has been approved by LRQA to the following standards:

IATF 16949:2016 (excluding product design)

Approval number(s): IATF 16949 – 0070550-001

The scope of this approval is applicable to:

Manufacturing of lead frames for IC, LED, TR and electronic components.

Ji-Hyoung Lee

Korea Operations Manager

Issued by: LRQA Limited


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

HLBinnoVation Co.,LTD.

16, Barangongdan-ro 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi 18623, Republic of Korea

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015

Approval number(s): ISO 9001 – 0070550-501

The scope of this approval is applicable to:

Manufacturing of lead frames for IC, LED, TR and electronic components.

Ji-Hyoung Lee

Korea Operations Manager

Issued by: LRQA Limited


LRQA

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

HLBinnoVation Co.,LTD.

16, Barangongdan-ro 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi 18623, Republic of Korea

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 14001:2015

Approval number(s): ISO 14001 – 0071612

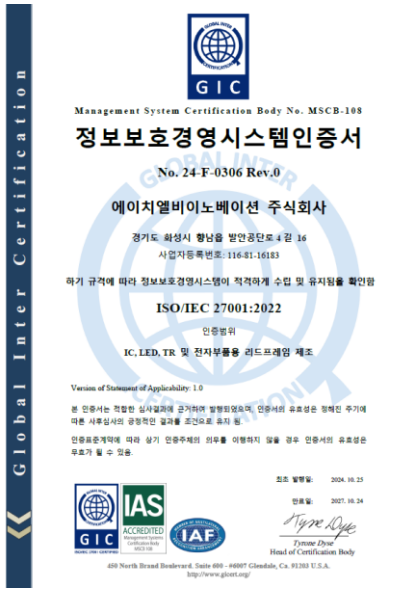
The scope of this approval is applicable to:

Manufacture of lead frames for IC, LED and TR, and electronic components.

Ji-Hyoung Lee

Korea Operations Manager

Issued by: LRQA Limited


Global Inter Certification

GIC

Management System Certification Body No. MSCB-108

정보보호경영시스템인증서

No. 24-F-0306 Rev.0

에이치엘비이노베이션 주식회사

경기도 화성시 향남읍 발안공단로 4길 16

사업자등록번호: 116-81-16183

하기 규격에 따라 정보보호경영시스템이 적격하게 수립 및 유지됨을 확인함

ISO/IEC 27001:2022

인증범위

IC, LED, TR 및 전자부품용 리드프레임 제조

Version of Statement of Applicability: 1.0

본 인증서는 적합한 심사결과에 근거하여 발행되었으며, 인증서의 유효성은 정해진 주기에 따른 사후심사의 긍정적인 결과를 조건으로 유지 됨.

인증표준개정에 따라 상기 인증주체의 의무를 이행하지 않을 경우 인증서의 유효성은 무효가 될 수 있음.

최초 발행일: 2024. 10. 25

만료일: 2027. 10. 24

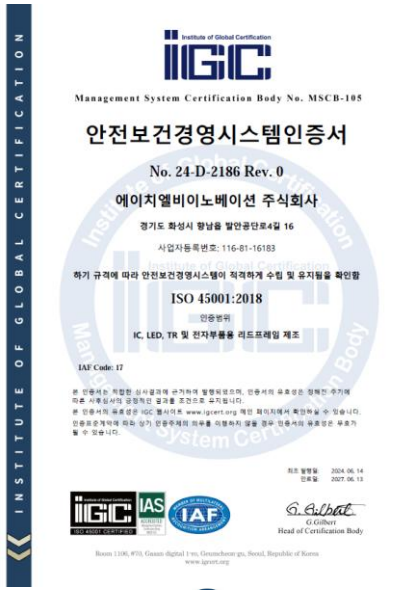
Tyrone Dyce

Head of Certification Body

GIC IAS IAF

450 North Brand Boulevard, Suite 600 - 6th floor Glendale, Ca. 91203 U.S.A.

http://www.gicert.org/


INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION

IGIC

Institute of Global Certification

Management System Certification Body No. MSCB-105

안전보건경영시스템인증서

No. 24-D-2186 Rev. 0

에이치엘비이노베이션 주식회사

경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16

사업자등록번호: 116-81-16183

하기 규격에 따라 안전보건경영시스템이 적격하게 수립 및 유지됨을 확인함

ISO 45001:2018

인증범위

IC, LED, TR 및 전자부품용 리드프레임 제조

IAF Code: 17

본 인증서는 적합한 심사결과에 근거하여 발행되었으며, 인증서의 유효성은 정해진 주기에 따른 사후심사의 긍정적인 결과를 조건으로 유지합니다.

본 인증서의 유효성은 IGIC 웹사이트 www.igicert.org 에서 확인하실 수 있습니다.

인증표준개정에 따라 상기 인증주체의 의무를 이행하지 않을 경우 인증서의 유효성은 무효가 될 수 있습니다.

최초 발행일: 2024. 06. 14

만료일: 2027. 06. 13

IIGIC IAS IAF

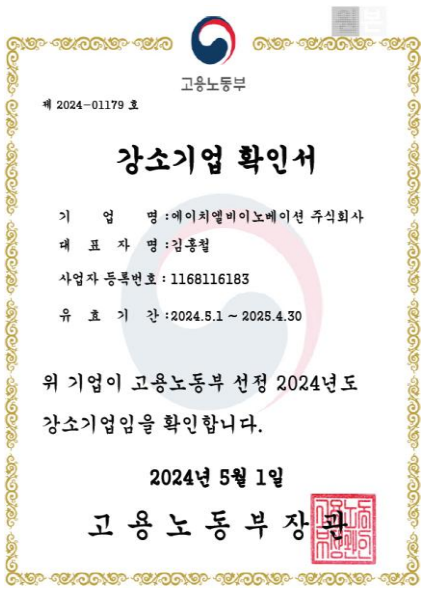
G. Gilbert

G.Gilbert

Head of Certification Body

Room 1106, #10, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea

www.igicert.org


고용노동부

제 2024-01179 호

강소기업 확인서

기 업 명 : 에이치엘비이노베이션 주식회사

대 표 자 명 : 김홍철

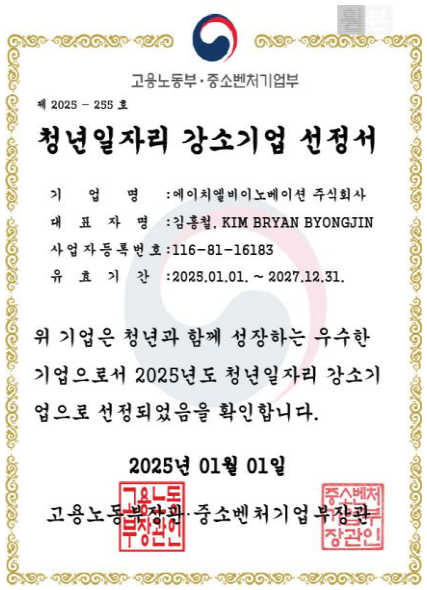
사업자 등록번호 : 1168116183

유 효 기 간 : 2024.5.1 ~ 2025.4.30

위 기업이 고용노동부 선정 2024년도 강소기업임을 확인합니다.

2024년 5월 1일

고 용 노 동 부 장 관


고용노동부·중소벤처기업부

제 2025 - 255 호

청년일자리 강소기업 선정서

기 업 명 : 에이치엘비이노베이션 주식회사

대 표 자 명 : 김홍철, KIM BRYAN BYONGJIN

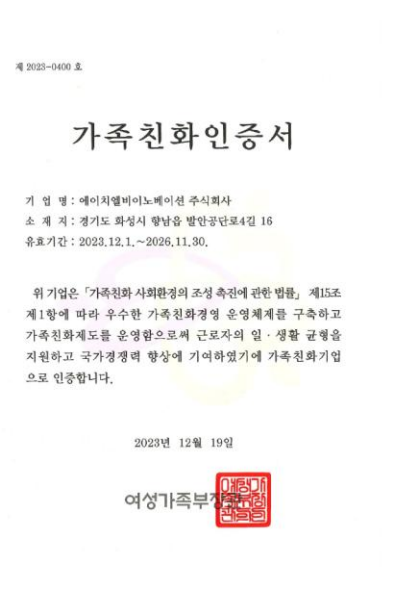
사업자등록번호 : 116-81-16183

유 효 기 간 : 2025.01.01. ~ 2027.12.31.

위 기업은 청년과 함께 성장하는 우수한 기업으로서 2025년도 청년일자리 강소기업으로 선정되었음을 확인합니다.

2025년 01월 01일

고용노동부장관·중소벤처기업부장관


제 2023-0400 호

가족친화인증서

기 업 명 : 에이치엘비이노베이션 주식회사

소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16

유효기간 : 2023.12.1.~2026.11.30.

위 기업은 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」 제15조 제1항에 따라 우수한 가족친화경영 운영체제를 구축하고 가족친화제도를 운영함으로써 근로자의 일 · 생활 균형을 지원하고 국가경쟁력 향상에 기여하였기에 가족친화기업으로 인증합니다.

2023년 12월 19일

여성가족부장관


[공서번호: CEfw-NPrG-SdTu-AqlQ] [발급일자: 2025년 05월 16일]

제 2025111543 호

기업부설연구소 인정서

1. 연 구 소 명: 에이치엘비이노베이션 주식회사 부설연구소 [소속기업명: 에이치엘비이노베이션(주)]

2. 소 재 지: 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 16 1층

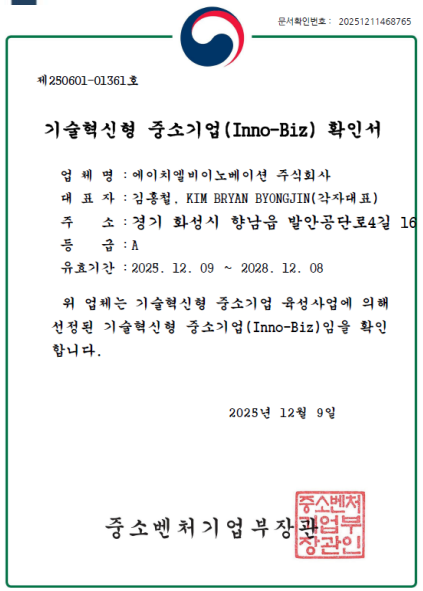
3. 신고 연월일: 2025년 04월 22일

과학기술정보통신부

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의 2제1항 및 같은 법 시행령 제27조제1항에 따라 위와 같이 기업부설연구소로 인정합니다.

2025년 5월 16일

kofia 한국산업기술진흥협회장


문서확인번호 : 20251211468765

제250601-01361호

기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 확인서

업 체 명 : 에이치엘비이노베이션 주식회사

대 표 자 : 김홍철, KIM BRYAN BYONGJIN(각자대표)

주 소 : 경기 화성시 향남읍 발안공단로4길 16

등 급 : A

유효기간 : 2025. 12. 09 ~ 2028. 12. 08

위 업체는 기술혁신형 중소기업 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz)임을 확인합니다.

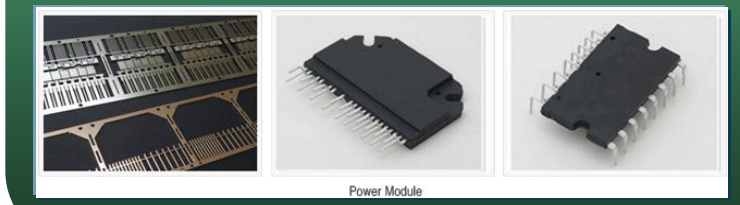
2025년 12월 9일

중소벤처기업부장관

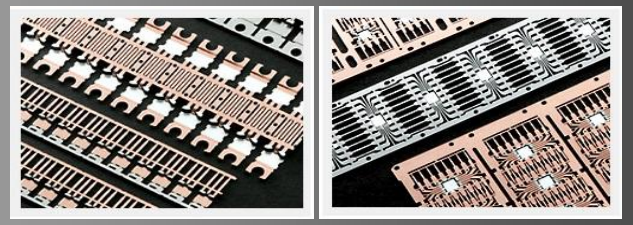
HLB이노베이션

6. 반도체부품사업

지능형 전력반도체 모듈은 전력반도체 소자와 고전압 제어기술을 통합하여 보다 전문적인 기능을 효율적으로 수행할 수 있는 통합 패키지



리드프레임은 반도체 패키지의 내부와 외부를 연결해 주는 전기 도선의 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대의 역할을 하는 반도체의 핵심 부품



Power Module

Lead Frame

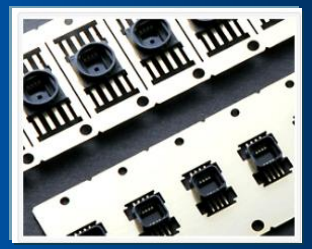
생산제품

Contact Pin

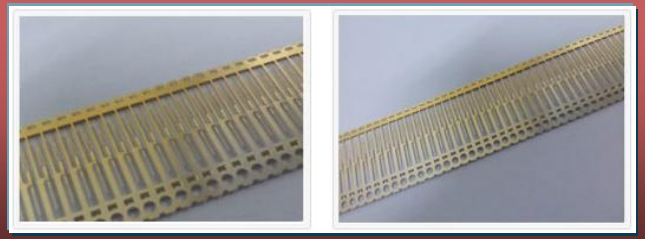
Pre-Mold

플라스틱 사출 성형 작업을 리드프레임 가공 단계에서 사전 작업하여 고객의 반도체 조립공정에서 높은 신뢰성을 유지하도록 개발된 제품

이미지, 의료기기 및 각종 센서에 사용



반도체 신뢰성 테스트 장비의 부품 중에 소켓에서 사용되는 접촉핀(컨텍핀) 제품으로 초정밀 프레스 가공 및 귀금속 도금 기술을 기반으로 제작되는 제품



6. 반도체부품사업 – 리드프레임(Lead Frame)

리드프레임

(LEAD FRAME)

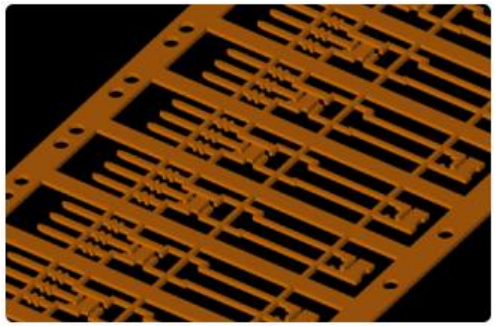
자체 제작한 Progressive 금형으로 160pin에 이르는 다양한 리드프레임을 생산·공급하고 있습니다.

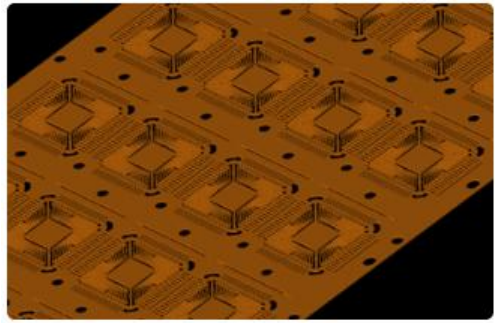
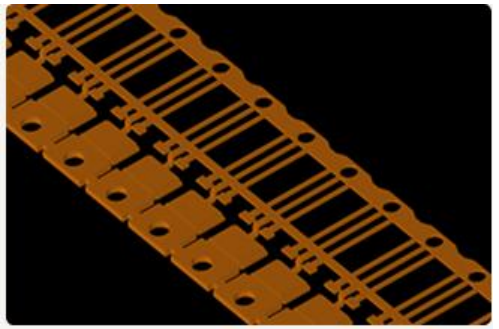
리드프레임은 반도체 패키지의 내부와 외부를 연결해 주는 전기도선의 역할과 반도체를 지지해 주는 버팀대의 역할을 하는 반도체의 핵심 부품입니다.

HLB이노베이션은 자체 제작한 Progressive 금형으로 160pin에 이르는 High Pin, 열발산성이 우수한 방열판(Heat Slug) 부착 리드프레임, 메모리반도체용 LOC 등 다양한 리드프레임을 생산·공급하고 있습니다.

또한 반도체의 고집적화, 다기능화, 고성능화에 대응하기 위한 Super Fine Pitch, Deep Downset, Hi-Density 리드프레임의 개발로 정밀기술의 한계를 도전하고 있습니다.

PDIP Plastic Dual In-Line Package | **PLCC** Plastic Leaded Chip Carrier | **SOIC** Small Outline Intergrated Circuit | **QFP** Quad Flat Pack | **Discrete/TO** Transistor Outline | **Others**



6. 반도체부품사업 – 파워모듈(Power Module)

파워모듈

(POWER MODULE)

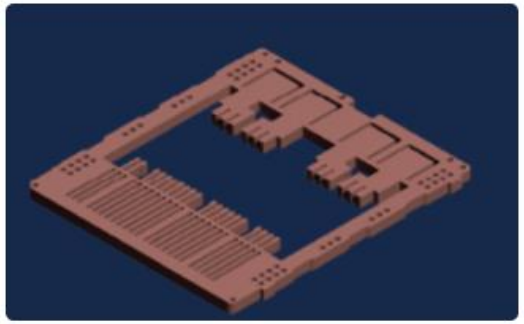
Smart Power Module or Intelligent Power Module에 사용되는 리드프레임입니다.

파워 모듈용 리드프레임

전력용 반도체 소자와 고전압 제어 기술을 함께 통합하여 보다 전문적인 기능을 효율적으로 수행하도록 집적화된 Package인
Smart Power Module or Intelligent Power Module에 사용되는 리드프레임입니다.

최근 에너지 위기와 환경규제 강화 및 친환경, 녹색성장 등의 이슈가 대두되어 에너지 절감과 환경보호 분야에 IT 기술을 접목·활용하는 그린오션 패러다임이 부각되는 상황에서 그린 IT 기술과 전력 IT 기술이 융합되면서 고효율 친환경의 경쟁력 있는 제품개발 및 그린오션을 주도할 수 있는 그린 전력반도체 기술 개발은 선택이 아닌 필수적입니다.

생산품목



거래처

HYUNDAI

HYUNDAI MOBIS

LG-MAGNA

Infineon

ASE KOREA

6. 반도체부품사업 – 컨텍핀(Contact Pin)

컨텍핀

(CONTACT PIN)

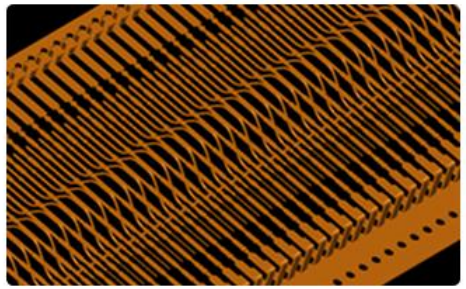
Burn In Test Socket용 Metal (BeCu) 부품입니다.

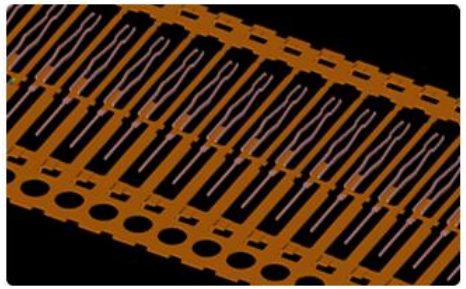
Contact는 Burn In Test Socket용 Metal (BeCu) 부품입니다.

Burn In Test란, 메모리, 비메모리 반도체 소자(BGA&LGA)에 고온(125°C) 조건하에 임계값에 가까운 전압 상태에서 제품을 동작시켜 실제 사용 시 발생할 수 있는 반도체 제품의 불량을 조기에 검출하기 위한 Test (Burn In Socket이 장착된 Burn In Board Burn In Test M/C에 넣고 일정 시간/기간 동안 Test)

생산품목







거래처

BOYD

OKins

YAMAICHI ELECTRONICS

SAMSUNG 삼성전자

SK hynix

6. 반도체부품사업 – 프리몰드(PRE-MOLD)

프리몰드

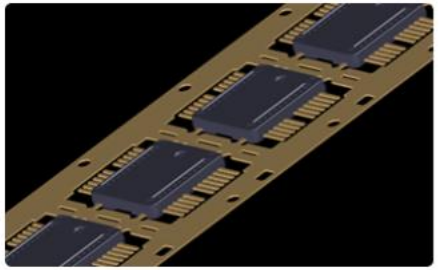
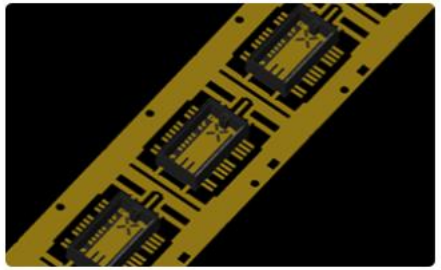
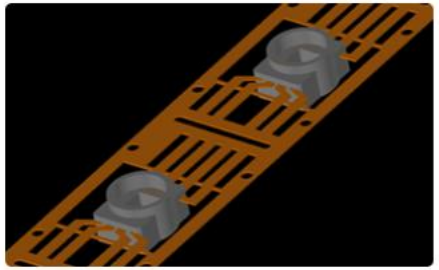
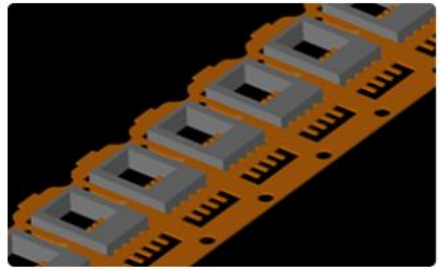
(PRE-MOLD)

자동차, 의료기기, 광전자 등에 들어가는 Image 및 Pressure Sensor에 주로 사용되는 제품입니다.

반도체 조립업체에서 해오던 플라스틱 사출물 성형 부착 작업을 리드프레임 가공 단계에서 반도체 조립 공간을 비워놓고 미리 가공하는 방식의 제품입니다.

자동차, 의료기기, 광전자 등에 들어가는 Image 및 Pressure Sensor에 주로 사용되며 Low Cost, High Design Flexibility, 소형화, 고성능화 등 나날이 다양화하는 고객의 요구에 부합하는 Package Solution으로 부상하고 있습니다.

생산품목

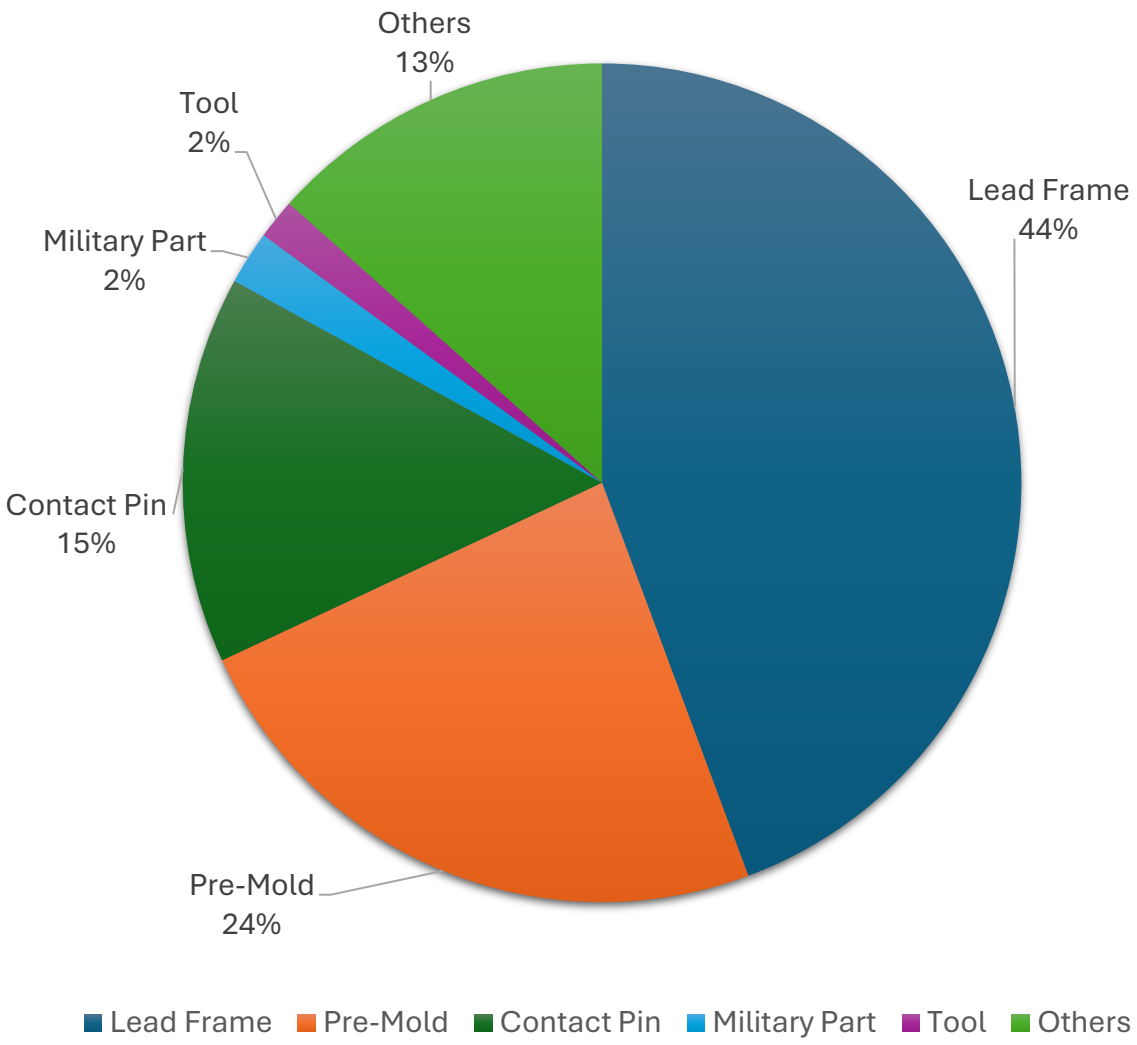





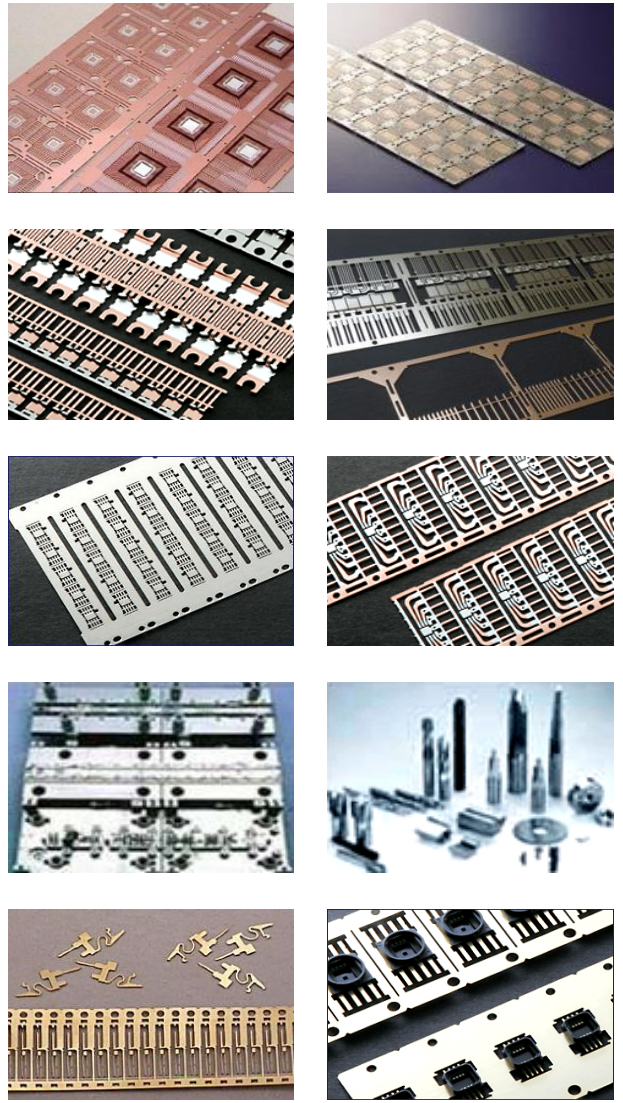
거래처

muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS
Fuji Electric
ASE KOREA
BOSCH
NXP
ANALOG DEVICES
HYUNDAI KEFICO
KODENSHI

HLB이노베이션

7. 반도체부품사업 – 매출구조





7. 반도체부품사업 – 생산능력

장비명	타 입	합 계	비 고
Stamping Press	30, 40, 60, 80 Ton	25+2(예정)	L/F, Contact pin, 기타
Cutting Press	10, 20 Ton	6	Downset, strip cut
초음파 세척	Strip to Strip	1	Degreasing stamping oil
도금 – Ag/Au/PPF	Reel to Reel Barrel	-	Out-sourcing
사출 성형기	Vertical, Horizontal	9	Oven Cure (2)
열 처리기	Strip, Reel	2	Contact pin
CNC Wire Cut EDM M/C		-	6대 – 사내협력업체
Punching M/C	Strip	1	
대형 연마기		3	
자동 검사 장비	Strip	1	Power Module
자동 포장 장비	Reel	3	Via-spacer

8. 바이오사업 – Verismo Therapeutics

Verismo THERAPEUTICS



세계 최초 CAR-T(Chimeric Antigen Receptor-T cell) 세포 치료제인 노바티스(Novartis)의 킴리아(Kymriah) 개발을 이끌었던 미국 펜실베니아대학 연구팀이 2020년에 세운 회사입니다. 베리스모는 **차세대 키메라 항원 수용체(CAR)인 KIR-CAR 플랫폼 기술**을 통해 기존 CAR-T 치료제의 약점으로 지적됐던 **고형암 치료에 대한 문제 해결 및 재발성, 불응성 혈액암 환자 치료를 목표**로 하고 있습니다.

8. 바이오사업 – Verismo Therapeutics

베리스모 경영진



공동창업자

브라이언 킴, DMD

CEO / President

- 전 TCB Ventures CEO
- 전 VGXI, VGXI, Inc (CMO) EVP 및 CEO
- VGX Inter (KOSPI:011000) 및 VGXII 창업자
- Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO) 창립 멤버
- 전 펜실베니아 대학교 임상 부교수
- Forbes 2010, Fortune 2011 “올해의 CEO” 수상자



로라 존슨, PhD

COO/ CSO

- 전 듀크대학교 뇌종양 면역치료 센터 (BTIP) 공동 창립자
- 전 펜실베니아대학교 세포 면역치료 센터 (CCI) 칼 준 박사와 함께 총괄
- 전 GSK 전임상 및 임상 개발 분야 중개 연구 선임 디렉터
- NIH (미국 국립보건원) New Innovator Award 2012 수상자



진 킴, MBA

CFO

- 전 아프리카TV CFO/CSO
- 전 위메이드 CFO
- 전 Inovio Asia CEO
- Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO) 창립 멤버
- IPO, M&A, 사모 자금 조달, 블록 딜, IR 등 폭 넓은 경험 보유

8. 바이오사업 – Verismo Therapeutics

과학 분야 공동창립자 & 기술자문위원회 (SAB)



공동창업자

마이클 밀론, MD, PhD

- 펜실베니아대학병원 병리학 및 실험의학 부교수
- 펄먼 의과대학 (펜실베니아대학) 독성학 연구소 부소장
- 킴리아™ 공동개발자



공동창업자

도널드 시걸, MD, PhD

- 펜실베니아대학병원 병리학 및 실험의학 교수
- 수혈 의학 및 치료 병리학 부문 디렉터
- 임상 세포 및 백신 생산 시설 (CVPF; 펜실베니아 대학 소속) 디렉터
- 펄먼 의과대학 (펜실베니아대학) 첨단 세포 치료 센터 소속



창립 자문위원

칼 준, MD

- 펜실베니아대학 면역치료학 석좌교수
- 펜실베니아대학 세포 면역치료 센터 (CCI) 소장
- 펜실베니아대학 애브람슨 암센터 중개연구 소장
- 펄먼 의과대학 (펜실베니아대학) 파커 암 면역치료 연구소 소장)
- 킴리아™ 공동개발자



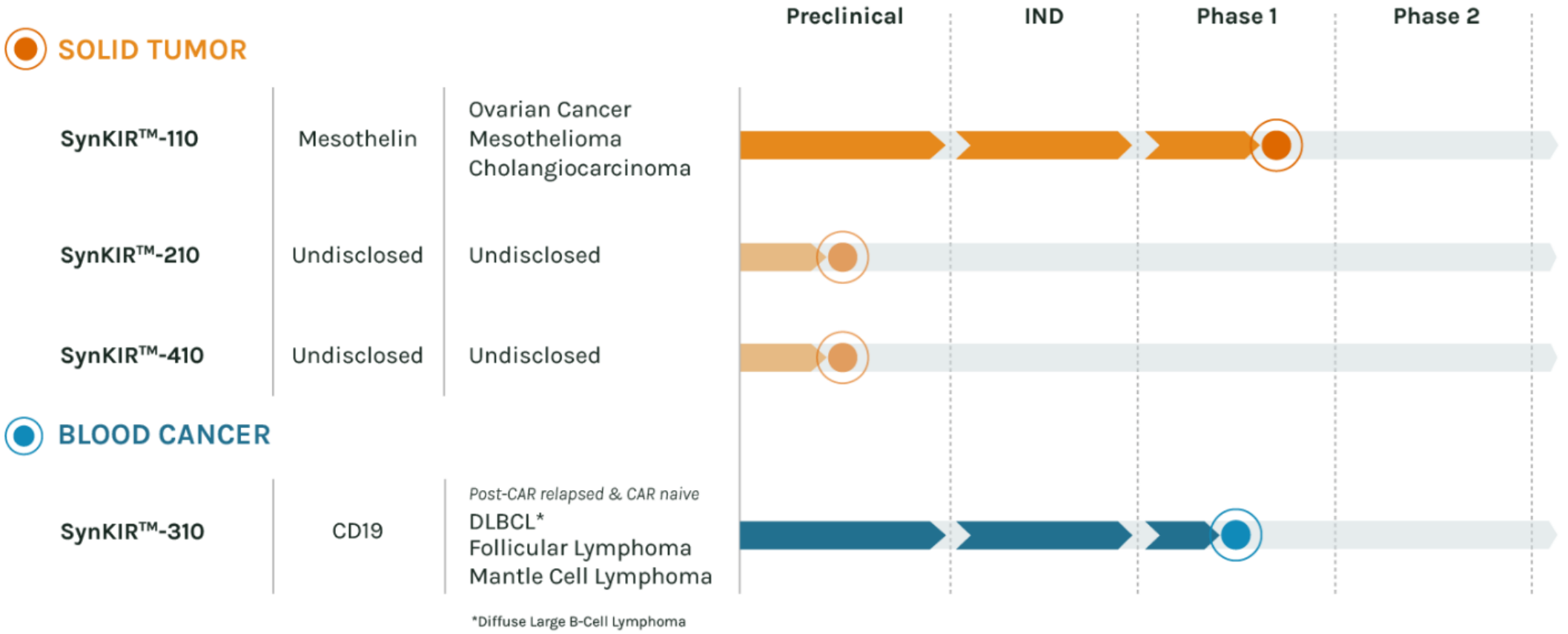
자문위원

스티븐 알벨다, MD

- 펜실베니아대학 의학 석좌교수, 호흡기 및 중환자 치료
- 펜실베니아대학 애브람슨 암센터 폐암 중개의학 센터 공동 책임자
- 펄먼 의과대학 (펜실베니아대학) 흉부 종양학 연구소 소장

8. 바이오 사업 – Verismo Therapeutics

난치성 고형암 및 혈액암 분야에서의 집중적 연구개발



감사합니다.